采用 T+Zr-Cu-N i真空钎焊 Ti, A l/Ti, A l和 Ti, A l/ GH 536 接头组织及性能

陈 波, 熊华平, 毛 唯, 程耀永

(北京航空材料研究院,北京 100095)

摘要:采用 T_iZ_FC_U-N i在 960°C /lm in 960°C /10m in和 960°C /60m in 三种规范下真空钎焊 T_iA l/T_iA l 在 960°C / 5m in和 960°C /20m in两种规范下真空钎焊 T_iA l/GH 536。实验结果表明,随着保温时间的延长,T_iA l/T_iA l接头宽 度逐渐增加,且剪切强度呈现递增趋势,递增幅度在 10M Pa左右,接头主要由 T_iA l N T_i, CuT_i,等化合物相组成, 其中 N iT_i, CuT_i,等脆性化合物的分布对接头性能影响较大;在 T_iA l/GH 536 接头中由于 FeT_i N iT i等脆性化合物分布相对较多,导致出现纵向裂纹,960°C /5m in规范下的平均剪切强度为 86 4M Pa

关键词: TiA;1钎焊;接头

DOI 10.3969/j issn 1005-5053.2010.5.007 中图分类号: TG454 文献标识码: A

TiAl基合金具有低密度、较高的弹性模量、抗 氧化及高温性能好等特点,并且其工作温度(600~ 700°C)较钛合金工作温度(低于 600°C)高,因此在 航空航天领域具有广阔的应用前景。此外,该合金 还可以部分替代镍基高温合金或耐热不锈钢可使构 件减轻约 40%,从而对提高航空发动机的推重比和 航天发动机的有效射程及有效发射载荷具有重要意 义^[1]。目前,TiAl基合金已经在喷气涡轮发动机上 的尾喷燃烧器、高压压气机闸、压缩机外壳等重要零 部件上得到了应用^[2]。

Ті A l基合金在实际应用中必然会涉及到连接 问题,包括自身的连接以及与其它材料的连接。目 前该合金的连接方法主要包括摩擦焊^[3,4]、氩弧 焊^[5]、电子束焊^[5,6]、激光焊^[7]、扩散焊^[8,9]及钎 焊^[10]等。Baeslack III等^[3]和 Threadgill^{4]}研究了 Ti A l基合金的线性摩擦焊,结果发现:焊接频率提 高致接头裂纹倾向变大,但接头组织变化不明显; David等^[5]和崔约贤等^[6]的研究结果表明,采用氩 弧焊和电子束焊焊接 Ti A l基合金时,冷却过程中 β 相转变成了脆性针状 α_2 -Ti A l相, 冷裂纹倾向较严 重; Threadgill^{8]}和 R id ley^[9]研究了 Ti A l基合金的扩 散焊,指出连接温度对母材晶粒度影响较大,合理控 文章编号: 1005-5053(2010) 05-0035-04

制连接温度可以获得组织细小、接近等轴晶的组织。 为了满足复杂结构零部件的焊接,以及实现 T_iA 1 基合金与异种金属的连接,钎焊是首选的连接方法。 Cadden等^[10]采用 T_iCu-N i系钎料钎焊 T_iA 1基合 金,980°C /1h,通过加压,获得的合金元素充分扩散 无钎料残余的接头,其组织为均匀的板条状组织。 关于 T_iA 1基合金与异种材料的连接,目前报道只 局限于该合金与钛合金的连接。 B ird 等^[11]采用 TLP连接方法研究了 T_i14A +21Nb自身及其与三种 钛合金之间蜂窝式结构连接,结果表明, T_iA 1基合 金原始 a_2 等轴晶变为粗大的 a_2 板条状晶,同时 a_2 板条晶界分布了少量 β 晶粒,并且室温、高温强度 均较高。关于 T_iA 1基合金与高温合金的连接可能 出于技术保密原因,报道极少。

本研究采用 T_{i-Z} r-Cu-N i钎料, 探讨真空钎焊 T_iA l基合金自身材料以及与高温合金异种材料连 接的可能性,研究了相同钎焊温度下不同保温时间 对钎缝组织的影响,并测试了 T_iA l/T_iA l及 T_iA l/ GH 536接头剪切强度。

1 实验方法

实验用 T_iA l基合金牌号为 TD 3, 该合金是北京 航空材料研究院研制的新一代 T_iA l基合金, 名义 成分为: T+24A +15Nb- Mo(a%); GH 536合金为商 用板材, 厚度为 1.5mm。金相试样采用线切割方法

收稿日期: 2009-08-21;修订日期: 2009-11-28

作者简介: 陈 波 (1979—), 男, 工程师, (E-m ail) chenbo621 @ sina com。

将两种合金母材加工成尺寸为 $10mm \times 10mm \times$ 1.5mm的试片,试片表面经过 200%、400%和 800%砂 纸打磨光滑,之后放入丙酮中进行超声清洗。性能 试样加工成尺寸为 50mm × 10mm × 1.5mm的片材, 接头形式采用搭接,搭接面积为 $25mm^2$ 。实验中所 用的钎料名义成分(质量分数 ℓ %)为:T÷13Z+21Cu-9N $\frac{1}{12}$,该钎料采用急冷方法制成非晶态箔带,厚度 为 45~ 55µm。

试样采用真空加热,加热速率为 10°C /m in,热态真空度不低于 1.0×10^{-2} Pa。通过扫描电镜 (SEM)观察接头界面的微观组织形貌,利用 X – 射线能谱仪 (XEDS)分析了界面某些微区中各元素的 含量。

2 实验结果与讨论

21 采用 Ti-Zr-Cu-Ni真空钎焊 TiA I/TiAl

采用 T+Z+C+N i钎焊 TiA 1/TiA 1接头时选用 了三种规范, 分别是 960℃ / 1m in, 960℃ / 10m in 和 960℃ /60m in 图 1给出了这三种钎焊规范下的接头 显微组织背散射照片。从图中可以看出, 钎焊界面 结合良好, 无气孔、裂纹等缺陷。钎料与母材之间的 反应层大体可分为三个区域, 即扩散反应层区 I、焊 缝基体区 II 和钎缝中心区 III(见图 1)。

不同保温时间的钎缝组织及宽度差别较大。保 温时间 lm in时,接头的显微组织如图 la所示,钎缝 总宽度为 50~ 55^µm, I 区和 II 区界限不明显,表现 为灰白色,且组织单一,III区宽度约为 15~ 20^µm, 中间存在白亮的条状组织。从钎缝特征区域成分分 布来看, I 区有少量 Cu和 N 扩散并与母材发生反 应, 根据 XEDS 结果及二元合金相图^[13], 反应产物 为 N if i, Cuf i,等相 (见表 1中"1")。 II区中 Cu和 N i的含量有所增加, A 印 Nb含量由于该区域距离 母材较远而下降,组织主要为富 T i的 T iA l N if i, CuT i 等相 (见表 1中"2")。由于保温时间较短, III 区扩散不完全,其中灰色基体中 A l含量较低, Cu和 N i的含量相对较高, 而位于该区中心的白亮条中大 量富集 Cu N i和 Zr 整个区域主要以 T iA l N if i, CuT i 等化合物相为主 (见表 1中"3"和"4")。

随着保温时间的延长,即 960°C /10m in 规范下 的钎缝宽度明显增加,约为 55~60^µm,但三个区域 间界限不明显, III区组织均匀,未出现白亮条状组 织。该规范下接头成分分布特征与 960°C / Im in 规 范下的基本一致,I 区少量 Cu和 N i扩散并与母材 发生反应,生成 N if i, CuT i 等相 (见表 1中"5")。 II区中 Cu和 N i的含量有所增加,A I和 Nb含量下 降,组织主要由富 T i的 T iA J N IT i, CuT i 等相 (见 表 1中"6")组成。III区 Cu和 N i的含量相对较高, A l含量较低,主要以 T iA J N IT i, CuT i 等化合物相 为主 (见表 1中"7")。

当保温时间增加到 60m in 由于保温时间较长 导致钎缝中 Cu, N i等元素充分扩散, 钎缝宽度进一 步增加, 达到 85~90^μm。各区域中元素分布较为 均匀, 组织主要由 T i_kA J N iT i_s, CuT i_s 等相 (见表 1 中"8", "9"和"10")组成。扩散时间充分使得钎缝 中心的残余钎料区消失, 脆性化合物相减少, 且分布 均匀, 这在一定程度上会改善接头的力学性能。



图 1 三种规范下 T i₃A l/T i₃A l接头界面显微组织照片 F ig 1 Photographs of T i₃A l/T i₃A l joints at 960°C for 1 m in (a), 10m in (b) and 60m in (c) using T i₂Z +Cu+N i brazing filler

表 2给出了 T i_bA l/T i_bA l钎焊接头的室温剪切 强度。 960℃ / lm in 规范下接头平均剪切强度为 238 7M Pa,随着保温时间的延长,接头剪切强度平 均值逐渐增大,960°C /10m in 规范下为248 0MPa 960°C /60m in规范下为257.2MPa。Cadden 等¹¹⁰ 采 用 Ti-Cu-N 系 钎料 钎焊 TiA 基合金 时发现,N 元

表 1 三种钎焊规范下 TigAl/TigAl接头特征区域的元素含量

Table 1	Compositions of different zones in Fig 1 by XEDS							
Pos ition	A l	Тi	N i	Cu	Zr	Nb	Мo	
1	8 02	56.39	1. 59	4. 29	1. 09	26.74	1 87	
2	6.14	61. 12	2 48	7.79	4. 15	17. 05	1 27	
3	5.87	62, 11	3. 20	10.04	6 08	12 25	0 45	
4	5.48	37. 33	9.05	21. 20	21.82	5. 11	-	
5	8 29	56 13	1.47	4. 22	1. 53	26 51	1 84	
6	7.36	61. 72	1. 98	6.77	3. 18	18 24	0 75	
7	6.95	62 31	2 29	6.98	4.44	16 24	0 78	
8	9.10	55. 70	1. 21	3. 43	1. 38	27.62	1 56	
9	8 16	58 76	2 00	5. 63	3. 45	20. 64	1 36	
10	8 06	59. 11	2 06	6.09	4.58	18 90	1 19	

素的扩散是控制组织形成的主要因素,且钎焊时间 决定了元素扩散程度,从而成为控制接头质量的关 键。本研究中三种规范下接头剪切强度递增幅度相 当,均为 10M Pa左右,产生差别的原因为钎缝中脆性 相分布所致,保温时间 1m in 的接头中心存在白亮的 条状组织,其中分布着较多的 N T i, CuT i 等化合物 相,导致接头脆性增加;保温时间 60m in 的接头中各 元素扩散较充分,脆性的化合物相呈现弥散分布趋 势,所以接头强度有所提高,数据分散也得到改善。

表 2 三种规范下 T i₃A l/T i₃A l接头的剪切强度

Table 2 Shear strength of TijAl/TijAlusing Ti-Zr-Cu-Ni brazing filler

Brazing	$ au_{_{b}}$ /M Pa						
Param e ter	Test values			A verage value			
960℃ /1m in	254.8	210.3	251. 0	238 7			
960°C /10m in	281.8	221.8	240.4	248 0			
960°C /60m in	236 2	270.3	265.0	257 2			

21 采用 Ti-Zr-Cu-Ni真空钎焊 Ti,A l/GH536

960℃ /5m in, 960℃ /20m in 两种规范下钎焊 Ti_i A1/GH 536接头,接头组织如图 2所示。从图中 可以看出,两种接头的钎缝基体部位出现较长的纵 向裂纹,裂纹的存在严重影响了接头性能。由于两 种母材成分差别很大,导致钎缝生成了复杂的组织。 钎缝大致可以分为三个区: GH 536 母材与钎料之间 的扩散反应层区I,TiAl母材与钎料之间的扩散反 应层区 II、钎缝中心块状区 III(见图 2)。 960℃ / 5m in 接头中的 1 区宽度约为 5~ 84m (见图 2a), 这 较 960℃ /20m in 规范下的接头 [区略窄 (8~ 10^µm) (见图 2b),主要是因为后者扩散时间相对较长,Ti 与 GH 5 36母材中 Fe和 N i等元素反应更加充分,导 致该区宽度增加。两种规范下 II 区和 III区 宽度相 当, 均为 30~ 40^µm之间。表 3给出了 960℃ /20m in 规范下接头特征区域的成分分布,钎缝中心块状区 的灰白色基体 (见图 2中"1")和钎料自身成分差别 较小,其中溶入了 AlN i略有富集,主要由 N i(Cu)-Ti相组成;黑色块状组织(见图 2中"2")主要由 Ti 和 Ni组成, 生成 NiTi相; GH 536母材与钎料之间 的扩散反应层区I (见图 2中"3")中 Ti少量扩散 进入,与母材中的NiFe等反应并生成相应的化合 物相。

Ti作为活性元素易与多种元素发生反应。在钎 焊温度下,钎料熔化,液态钎料中的Ti与GH536中的 Fe Ni等元素发生反应,生成相应的Fe Ti FeTi Ni Ti NTi 等相^[13],由于这些化合物相脆性很大,导致 在接头冷却过程中发生开裂。由此可见,由于脆性反 应产物所致,采用TiZrCu-Ni等钛基钎料难以形成 钛合金与高温合金的完好接头,为了获得完好接头必 须采取相关措施以保证钎料和两种母材之间尽量少 地产生脆性化合物相,从而减少接头裂纹的产生。因 为Ti Al/GH536接头中存在较多裂纹,960℃/5min规 范下的平均剪切强度只有86.4MPa



图 2 两种规范下 T is A 1/GH536接头界面显微组织照片

Fig 2 Photographs of Ti_kA l/GH 536 joints at 960°C for 5m in (a) and 20m in (b) using Ti_zZr-Cu-N i brazing filler

3 结论

(1) 采用 T + 1 5C u- 15N i 钎料真空钎焊 T i_bA l/

T_iA l接头,在 960℃ /1m in, 960℃ /10m in和 960℃ / 60m in三种规范下形成了完好的接头;而 T_iA l/ GH 536接头在 960℃ /5m in和 960℃ /20m in 规范下 均出现了裂纹。 表 3 两种钎焊规范下 TiA I/GH 536接头特征区域的元素含量 (质量分数 /%)

Table 3 Compositions of different zones in Fig. 2 by XEDS (mass fraction 1%)

Position	A 1	Тi	Cu	N i	Nb	Zr	Cr	M o	Fe
1	6 08	38 43	13. 82	19.55	6.96	11 95	3 21	—	_
2	1 94	58 95	7. 29	24.01	3. 12	3.11	1 58	—	—
3	0 24	7.16	0.60	30.17	_	_	31 13	12.84	17.85

(2)随着保温时间的延长, TisA1/TisA1接头宽 度逐渐增加,且剪切强度呈现递增趋势,递增幅度在 10MPa左右。接头主要由 TisA1 NTis, CuTis等化 合物相组成,其中 NTis, CuTis等脆性化合物的分布 对接头性能影响较大。

(3)在 TisAl/GH536 接头中由于 Fe-TiNiTi
 等脆性化合物分布相对较多,导致出现纵向裂纹,
 960℃ /5m in规范下的平均剪切强度为 86 4MPa

参考文献:

- [1] 张永刚,韩雅芳,陈国良,等. 金属间化合物结构材料[M]. 北京:国防工业出版社,2001.
- [2] 邹敦叙,李世琼,仲增墉. 航空航天理想新材料 TigAl
 和 TiAl金属间化合物合金开发新进展 [J]. 钢铁研究学报, 1997, 9. 45-50
- [3] BAESLACK IIIW A, MASCORELLA T J KELLY T J Weldability of a titan im a lum in ide [J]. Welding Journal, 1989, 68(12): 483-498.
- [4] THREADG LL P L. The prospects for joining titanium aluminides M aterials Science and Engineering [J], 1995 A 192/193 640-646
- [5] DAVID S A, HORTON J A, GOODW N G M, et al Weldability and microstructure of a titanium aluminide

[J]. Welding Journal 1990 69(4): 133-140

- [6] 崔约贤, 甄良, 杨德庄, 等. T 223A 1214N b23V 合金电子 束焊接接头的显微组织及其力学性能 [J]. 焊接学报, 1998, 19(6): 134-139
- [7] 吴爱萍, 邹贵生, 张红军, 等. T +24A + 17Nb合金的激光
 焊接[J]. 宇航材料工艺, 2001, 31(6): 58-62.
- [8] THREADGILL P L. Metallurgical aspects of joining thanum aluminide-alloys Proc Int Symp On Intermetallic Compounds (JMIS-6), 1991, JM: 1021-1025
- [9] RIDLEY N. Superplastic behavior and diffusion of a titanium alum inite alby[C]∥ Proc Int Confo High temperature intermetallics, London, InstituteMetals, 1991, 198–200.
- [10] CADDEN C H, YANG N Y C, HEADLEY T H. M icrostructural evolution and mechanical properties of braze joints in T+13. 4A+21. 2Nb [J]. Welding Research Supplement 1997, (8): 316-325.
- [11] BIRD R K, HOFFMAN E K. Evaluation of the transient liquid phase (TLP) bonding process for T i₃A+based honeycomb core sandwich structure NASA /TP-1998-208421 46
- [12] 张启运, 庄鸿寿. 钎焊手册 [M]. 北京:机械工业出版 社, 1998
- [13] 虞觉奇,易文质,陈邦迪,等.二元合金状态图集[M].上海:上海科学技术出版社,1987.

M icrostructures and Properties of T i Al/T i Al and T i Al/GH536 Joints Using Ti-Zr-Cu-N i Brazing Filler

CHEN Bo X IONG Hua-ping MAO Wei CHENG Y ao-yong

(Beijing Institute of Aeronautical Materials, Beijing 100095, China)

Abstract V acuum brazing of Ti₃A l/Ti₃A l and Ti₃A l/GH 536 joints using Ti-Zr-Cu-N i brazing filler was carried out at 960°C for lm in, 10m in and 60m in and at 960°C for 5m in and 20m in respectively. The results show ed that the shear strengths were increased as holding time probaged and the incremental value was about 10M Pa for Ti₃A l/Ti₃A l joints Ti₃A J. N Ti₂, CuTi₃ phases form ed in the brazing seams and the distribution of N iTi₂ and CuTi₃ brittle phases affected the mechanical properties of the joints A large num ber of Fe Ti N i Ti brittle phases led to lots of bagitudinal cracks in Ti₃A l/GH 536 joints and the average value of shear strength was 86. 4M Pa